



Finanziato
dall'Unione europea



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

*Università degli studi di Pavia- **ACOUSTIC***

Sviluppo di circuiti integrati, Algoritmi e tecnologie meccanO-acustiche per trasformare superfici generiche in elementi acUSTici radianti ad altissima efficienza

Prog n. F/310010/03/X56 - CUP: B19J23000160005